

ADMETA^{Plus} 2017出展のご案内

様

拝啓

御社の益々のご発展を祈念いたします。

本年も電子デバイスの配線技術を中心とした国際会議“Advanced Metallization Conference 2017: 27th Asian Session (ADMETA^{Plus} 2017)”を開催いたします。10万円以上のご寄付を賜りました企業の方々に、本会議の展示ブースならびにホームページでのバナー広告等をご活用いただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

会議開催期間（展示期間）

2017年 10月 18日(水)～ 20日(金)

会議開催場所（展示場所）

東京大学 弥生講堂一条ホール（文京区本郷・弥生キャンパス）

展示内容

展示ブース	1ブース（別紙参照）
Webページバナー広告	1点（200×600ピクセル/JPEGまたはGIF）
予稿集広告（A4サイズ）	1ページ（カラー可）
展示ホール休憩時間に広告上映	1分以内
※展示担当者を含め2名様をTutorialおよびConferenceにご招待します。	

出展料金

10万円（税込）

以上

2017年 8月25日

ADMETA^{Plus} 2016: 27th Asian Session 事務局

担当 吉田 連絡先

〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-7 近江屋第二ビル502号

TEL 03-6801-5685, FAX 03-6801-5686 E-mail: jimukyoku@admeta.org

今までの協賛企業(五十音順)

(株) アルバック

(株) 荏原製作所

気相成長 (株)

ソニー (株)

東京エレクトロン (株)

日本エー・エス・エム (株)

ハイソル (株)

(株) フジキン

富士通セミコンダクター (株)

ラムリサーチ (株)

(株) リンテック

Korea Institute of Machinery and Materials

Korea Electronics-Machinery Convergence Technology Institute

会議参加団体

(株)ADEKA、Asia-Pacific Institute of Creativity、ATMIジャパン(株)、Industrial Technology Research Institute、JSR(株)、Metryx Ltd.、NTT マイクロシステムインテグレーション研究所、United Microelectronics Company、UT Associates、旭サナック(株)、旭硝子(株)、アプライドマテリアルズジャパン、(株)アルバック、宇部興産(株)、(株)エア・リキード・ラボラトリーズ、(株)荏原製作所、エルピーダメモリ(株)、関東化学(株)、気相成長(株)、キヤノンアネルバ(株)、キヤノンマーケティングジャパン(株)、栗田工業(株)、グローバルネット(株)、(独)産業技術総合研究所、次世代半導体材料技術研究組合、住友スリーエム、水ing(株)、ソニー(株)、ソニーセミコンダクタ(株)、太陽誘電(株)、大日本スクリーン製造(株)、大陽日酸(株)、超低電圧デバイス技術研究組合、(株)トリケミカル研究所、長野県工業技術総合センター、(株)ニコン、ニッタ・ハース(株)、日本エー・エス・エム(株)、日本ゼオン(株)、(株)ノリタケカンパニーリミテド、東ソー(株)、東レ(株)、東京エレクトロン(株)、東京エレクトロン技術研究所、東京エレクトロン山梨(株)、(株)東芝、ハイソル(株)、日立化成工業(株)、(株)フィルテック、富士通セミコンダクター(株)、(株)富士通研究所、富士フイルム(株)、(株)フジミインコーポレーテッド、(株)フルヤ金属、ヘンケルジャパン(株)、三井化学(株)、三菱重工業(株)、ミネルバ、山中セミコンダクター(株)、ラピスセミコンダクタ宮城(株)、ラム リサーチ(株)、ルネサスエレクトロニクス(株)

茨城大学、大阪府立大学、関西大学、北見工業大学、九州工業大学、金沢工業大学、九州大学、慶応義塾大学、芝浦工業大学、信州大学、東京大学、東京工業大学、東京理科大学、東北大学、名古屋工業大学、名古屋大学、明治大学、山梨大学、Hanyang University、National Taipei University of Technology

展示ブース規格

机 180 x 50cm (1台)
バックパネル 85 x 115cm (2枚)

展示例



Webページバナー広告規格

200 x 60px